

正本



**杭州厚物电子科技有限公司**  
HOUWU ELECTRONIC TECHNOLOGY

报价文件

采购人：杭州电子科技大学

项目名称：微波毫米波信号分析系统与制备系统

项目编号：QSZB-Z(H)-B24091(GK)

标项：二

投标人名称：杭州厚物电子科技有限公司

投标人地址：浙江省杭州市钱塘区七格路 459 号 19 层  
1909-1910 室

投标人代表：徐津

日期：2024 年 5 月 27 日

# 一、报价文件

## (一) 开标一览表

采购人：杭州电子科技大学

项目名称：微波毫米波信号分析系统与制备系统

项目编号：QSZB-Z(H)-B24091(GK)

标项：二

序号	名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1	微波电路快速制备系统(含附件)	德国 LPKF	ProtoLaser H4	斯洛文尼亚	1	699500.00	699500.00
2	3D 打印机及附件	领创三维	LG-550	广州	1	62800.00	62800.00
3	毫米波高速对传设备	飞思通信	HST015V	深圳	4	27800.00	111200.00
4	Mini SAR 载荷系统	厚物	Mini SAR-HD110	杭州	1	852300.00	852300.00
5	可见光近红外大空间高光成像系统	中达瑞和	定制	深圳	1	279800.00	279800.00

说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

报价说明：序号 1 产品为进口产品，美金参考价\$95822.00,美金参考汇率：7.3

投标总价（人民币元）

小写：¥2005600.00

大写：贰佰万伍仟陆佰元整

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：2024 年 5 月 27 日

